

会員限定

くまもと3D連携コンソーシアム

第3回産学連携交流セミナー

日 時

令和7年12月15日(月)
15:30~16:50(予定)

参加無料

<受付開始 15:15~>

会 場

熊本大学 黒髪南地区・黒髪南W3(共用棟黒髪1)
2階 物生講義室(203室)

申込みQRコード

申込み

下記フォームよりお申込みください。
<https://forms.gle/qoWxTs2uSsxgndzq9>
(12月12日(金)正午までにお申込みください。)



セミナー

「三次元積層実装システムの 新たな応用展開と設計評価技術」

熊本大学
半導体・デジタル研究教育機構 応用分野
大川 猛 教授



三次元積層による半導体LSI実装技術は、この20年ほどで
製造技術面において大きく進歩してきましたが、活用されている
製品は主にメモリチップの積層による大容量化に限られていました。

現在活発に行われているインターポーザによる2.5次元集積も、
高性能かつ高価格帯のシステムが中心です。

本セミナーでは、三次元積層の新たな展開に向けて、幅広い
システム応用と設計技術を開拓する取り組みについてご紹介
いたします。

◆お問合せ◆ くまもと3D連携コンソーシアム事務局

(熊本大学 研究開発戦略本部 イノベーション推進部門 内)

TEL: 096-342-3260 | E-Mail: kumamoto3d@ku-kico.org

アクセス

詳しい交通案内は熊本大学HPをご覧ください。

熊本大学(交通案内<https://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/access>)

お車でお越しの方

◆◆ご注意ください◆◆

熊本大学黒髪キャンパスへ車両での入構は有料となります。
当日は当イベント用の駐車スペースの確保はありません。

現在キャンパス内の駐車できる台数に限りがあり、
また工事等により駐車スペースに制限があります。

公共交通機関のご利用、乗合いでご来学にご協力をお願いいたします。

